

DAFTAR PUSTAKA

- [1] *Soldering* <http://arti-definisi-pengertian.info/pengertian-solder/>
- [2] Solder <https://id.wikipedia.org/wiki/Solder>
- [3] Jenis-jenis solder <http://teknikmesin.id/bermacam-macam-jenis-jenis-solder/>
- [4] Solder *reflow* <http://id.pnpmachine.com/news/basic-soldering-guide-how-to-solder-electron-25075582.html>
- [5] Sucahyo, Imam., Hasyim, Ibnu. *Rancangan Bangun Pengontrol Suhu Solder Oven Berbasis Mikrokontroler ATMega16*.
- [6] Darmawansyah, Agung. 2008. *Implementasi Surface Mounting Technology pada Rangkaian Pemancar FM 88-108MHz*.
- [7] Mikrokontroler <http://elektronika-dasar.web.id/pengertian-dan-kelebihan-mikrokontroler/>.
- [8] *AC to DC Power Supply* <https://teknikelektronika.com/pengertian-power-supply-jenis-catu-daya/>
- [9] Saleh, Muhammad., Haryanti, Manik. “*Rancang Bangun Sistem Keamanan Rumah Menggunakan Relay*”.
- [10] Lubis, Hasrin., Fathir, Al., Abas. “*Rancangan Bangun Alat Penggongseng Kelapa untuk Pembuatan Bumbu Dapur Dengan Menggunakan Pemanas Listrik Temperatur 800c dengan Kapasitas 3 KG*”. Politeknik Negri Lhokseumawe.
- [11] Fitri, Sari Widya., Harmadi., Wildian. “*Rancang Bangun Sistem Pengontrolan Temperatur untuk Proses Heat Treatment*”. Padang., Universitas Andalas.
- [12] Effendrik, Popong., Joelianto, Gatot., Sucipto, Hari. “*Karakteristik Thermocouple dengan Menggunakan Perangkat Lunak Matlab-Simulink*”.
- [13] *Electronic switch* <https://teknikelektronika.com/pengertian-saklar-listrik-cara-kerjanya/>
- [14] IXAN0059., IXYS. “*Lead Free Solder Reflow for Semiconductor Power Device*”. Sant Clara.
- [15] Zahara, Soffa., Rohmah, Mimin F., Dewi, Nurul Hidayati Lusita., “*Prototype Smart Home dengan Modul NodeMCU ESP8266 Berbasis Internet Of Things (IoT)*”. Universitas Islam Majapahit.

- [16] Timah solder https://wijayaelektrik.com/blog/41_Bagaimana-Memilih-Timah-Solder-yang-Baik.html#:~:text=Pengertian%20Timah%20Solder%20Timah%20solder,%25%20serta%2050%2F50%25.
- [17] Timah solder <https://www.saifulcomelektronik.com/2015/04/tips-memilih-jenis-karakteristik-timah-solder-yang-baik-dan-tepat.html>
- [18] Arifin, Jaenal., Dewanti, Intan Erlita., Kurnianto, Danny., “*Prototype Pendingin Perangkat Telekomunikasi Sumber Arus DC menggunakan Smartphone*”. Pureokerto., Sekolah Tinggi Teknologi Telematika Telkom.
- [19] Modul Bengkel Elektronika., Bandung., Universitas Telkom., 2020
- [20] *Thermo cool* <https://otomotif.kompas.com/read/2019/05/10/172400715/plus-minus-pasang-perban-di-knalpot-motor#:~:text=Exhaust%20wrap%20yang%20punya%20nama,mampu%20meredam%20panas%20dengan%20baik>.